

『 TM series 』の熱伝導ソリューション

熱可塑性樹脂ベースの熱伝導性コンパウンド

熱伝導性 - 機械物性 - 成型性 のバランスを実現し、
お客様の目的性能に応じた カスタム樹脂コンパウンド を提供いたします。

産業界を取り巻く課題

MOBILITY

- 自動運転化技術の検討本格化
- 蓄熱部品の高収載化
- 信頼性要求の高度化

- ・ ECUケース
- ・ LEDヘッドランプ
- ・ センサー周辺部品

IT / ELECTRONICS

- 5Gの導入/6Gの検討本格化
- 電子機器の小型化
- 無線通信の搭載点数増加

- ・ 電子機器・OA機器ハウジング
- ・ LED照明ハウジング・コネクタ
- ・ 熱交換器

SUSTAINABILITY

- 省エネルギー化
- ダウンサイジング
- 将来的なGF代替

TM SERIES